

21850-131 MTCA.4 RTM FILLER-MODUL MIT LUFTLEITBLECH, FULL-SIZE DOUBLE, FÜR RTM BACKPLANE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Gemäß der Spezifikationen MicroTCA.1 und MicroTCA.4

Zur Abdeckung ungenutzter Slots innerhalb eines MicroTCA.1- oder MicroTCA.4-Systems

Flansche mit unverlierbaren M3-Schrauben zur Befestigung am Kartenkäfig

EMV geschirmt

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Systemmodul

Produktfamilie: MicroTCA

Typ: Filler-Modul

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Zur Abdeckung ungenutzter AdvancedMC-, MCH- oder PM-Slots in MTCA.1- und MTCA.4-Systemen oder ungenutzter Slots in einem MTCA.0-System mit Anschraubleiste. Die Module bestehen aus einer Frontplatte mit Flansch und unverlierbaren Schrauben, einer EMV-Dichtung und einer Seitenwand. Die Module können mit den unverlierbaren Schrauben am Kartenkorb befestigt werden.



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.